

令和5年10月2日

反応工学部会会員 各位

反応工学部会長
上宮 成之

令和6年度 化学工学会 反応工学部会

部会賞の応募案内

平素は当反応工学部会の事業につきまして、格別なるご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。反応工学部会では部会員の皆様を対象に「反応工学部会研究賞」と「反応工学部会技術賞」を設けております。当部会にはこのような制度がこれまでありませんでしたが、会員各位のご活躍が一層に発展することを祈念して2019年度に設置した制度です。添付ファイルの応募要項をご参照のうえ、皆様からの積極的な応募をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、締め切りは11月30日です。

記

案内表彰：反応工学部会 研究賞および技術賞

応募書類：反応工学部会のHPからダウンロードのこと

書類送付方法：応募資料はPDF化してメール送付のこと

書類の送付先：反応工学部会事務局

中坂 佑太（北海道大学），藤埴大裕（京都大学）

e-mail nakasaka@eng.hokudai.ac.jp または

fujitsuka.hiroyasu.5m@kyoto-u.ac.jp

応募締切り：2023年11月30日 19時

問い合わせ先：部会賞表彰委員長 西山憲和（大阪大学）

e-mail n.nishiyama.es@osaka-u.ac.jp

以上